



Steckverbinder > D-förmige Steckverbinder > D-Sub-Stecker > D-Sub-Steckverbinder für die Leiterplatte



Steckverbinder- und Gehäusotyp: **Buchse**

Steckverbindersystem: **Leiterplatte-an-Leiterplatte**

Anzahl von Positionen: **26**

Raster: **1.27 mm [ .05 in ]**

Zeilenanzahl: **4**

## Eigenschaften

### Produktmerkmale

Außengehäusotyp	Metallaußengehäuse vorn
Steckverbinder- und Gehäusotyp	Buchse
Steckverbindersystem	Leiterplatte-an-Leiterplatte
Abdichtbar	Nein
Anschluss von Steckverbinder & Kontakt an	Leiterplatte
Steckverbindertyp	Stecksockel
Produkttyp	Steckverbinder

### Konfigurationsmerkmale

Anzahl von Positionen	26
Zeilenanzahl	4
Montageausrichtung für Leiterplatte	Vertikal
Vorbestückt	Ja

### Sonstige Eigenschaften

Profil des Steckverbinders	Standard
Farbe	Schwarz
Außengehäusematerial	Stahl
Material der Außengehäusebeschichtung	Nickel über Kupfer

### Kontaktmerkmale

Beschichtungsmaterial des Steckbereichs des Kontakts	Gold
--	------

Unterbeschichtungsmaterial des Kontakts	Nickel
---	--------

Beschichtungsmaterial des Kontaktanschlussbereichs der Leiterplatte	Zinn
---	------

Kontaktmaterial	Phosphorbronze
-----------------	----------------

Kontakt-nennstrom (max.)	1 A
--------------------------	-----

	12 µin
--	--------

### Klemmenmerkmale

Verbindungsmethode für Leiterplatte	Durchsteckmontage - Lötén
-------------------------------------	---------------------------

Anschlussstiftlänge	3.1 mm[.122 in]
---------------------	-----------------

### Montage und Anschlusstechnik

Panelmontagevorrichtung	Mit
-------------------------	-----

Arretierung für Leiterplattenmontage	Mit
--------------------------------------	-----

Art der Leiterplattenmontage	Arretierungsbein
------------------------------	------------------

Gegensteckarretierung	Mit
-----------------------	-----

Typ der Gegensteckarretierung	Klinken
-------------------------------	---------

Art der Steckverbindermontage	Leiterplattenmontage
-------------------------------	----------------------

Montagewinkel	Vertikal
---------------	----------

Montagebohrungsdurchmesser	2.88 mm
----------------------------	---------

### Gehäusemerkmale

Raster	1.27 mm[.05 in]
--------	-----------------

Gehäusematerial	Thermoplaste, Zinkguss
-----------------	------------------------

Gehäusefarbe	Schwarz
--------------	---------

### Abmessungen

Reihenabstand	1.9 mm[.075 in]
---------------	-----------------

Schalttafeldicke	2.01 mm[.079 in]
------------------	------------------

Leiterplattendicke (empfohlen)	1.6 mm[.063 in]
--------------------------------	-----------------

### Verwendungsbedingungen

Temperatur des Gehäusematerials	Standard
---------------------------------	----------

Betriebstemperaturbereich	-55 – 105 °C[-67 – 221 °F]
---------------------------	----------------------------

### Betrieb/Anwendung

Stromkreis Anwendung	Signal
----------------------	--------

### Industriestandards

UL-Brandschutzklasse	UL 94V-0
----------------------	----------

### Verpackungsmerkmale

Verpackungsmethode	Röhre
Verpackungsmenge	12

### Produkt-Compliance

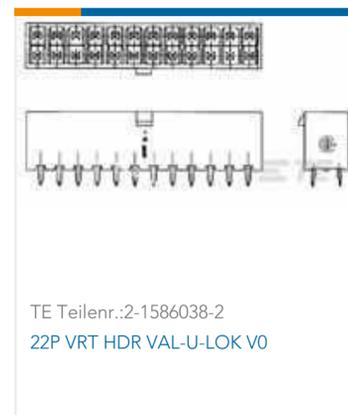
Bitte besuchen Sie die [Produktseite auf TE.com](#) um Informationen über Produktkonformität zu erhalten.>

EU RoHS Richtlinie 2011/65/EU	Konform
EU ELV Richtlinie 2000/53/EG	Konform
China RoHS 2 Richtlinie MIIT Order No 32, 2016	Keine eingeschränkten Materialien oberhalb der Grenzwerte
EU REACH Verordnung (EG) No. 1907/2006	Aktuelle ECHA Kandidatenliste: JAN 2023 (233) Kandidatenliste deklariert bezüglich: JUNI 2022 (224) Enthält keine SVHC
Halogengehalt	Kein niedriger Halogengehalt – enthält Br oder Cl > 900 ppm.
Lötfähigkeit	Wellenlötfähig bis 265 °C

#### Produktkonformitäts-Disclaimer

Diese Informationen beruhen auf angemessenen Erkundigungen bei unseren Lieferanten und entsprechen unserem derzeitigen Wissensstand auf Grundlage der Angaben der Lieferanten. Diese Informationen können Änderungen erfahren. Die von TE als EU RoHS-konform ermittelten Teile weisen einen maximalen Gewichtsanteil von 0,1 % Blei, Chrom VI, Quecksilber, PBB, PBDE, DBP, BBP, DEHP und DIBP sowie 0,01 % Kadmium im homogenen Werkstoff auf oder sind gemäß der Anhänge zur Richtlinie 2011/65/EU (RoHS2) von diesen Grenzwerten ausgenommen. Elektrische und elektronische Endprodukte erhalten gemäß der Richtlinie 2011/65/EU eine CE-Kennzeichnung. Die Komponenten sind möglicherweise nicht CE-gekennzeichnet. Zusätzliche weisen die von TE als EU ELV-konform ermittelten Teile einen maximalen Gewichtsanteil von 0,1 % Blei, Chrom VI und Quecksilber sowie 0,01 % Kadmium im homogenen Werkstoff auf oder sind gemäß der Anhänge zur Richtlinie 2000/53/EG (ELV) von diesen Grenzwerten ausgenommen. Hinsichtlich der REACH Verordnung beruhen die Angaben von TE bezüglich der besonders besorgniserregenden Substanzen (Substances of Very High Concern, SvHC) auf den ‚Leitlinien zu den Anforderungen für Stoffe in Erzeugnissen‘, wie sie auf der Webseite der Europäischen Chemikalienagentur (ECHA) unter folgender URL publiziert sind: <https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

### Kunden kauften auch diese Produkte



## Dokumente

### Produktzeichnungen

CHAMP 050-2 REC HDR ASSY V 26P

Englisch

### CAD-Dateien

Kundenmodell

[ENG\\_CVM\\_CVM\\_5917334-4\\_O.2d\\_dxf.zip](#)

Englisch

3D PDF

3D

Kundenmodell

[ENG\\_CVM\\_CVM\\_5917334-4\\_O.3d\\_igs.zip](#)

Englisch

Kundenmodell

[ENG\\_CVM\\_CVM\\_5917334-4\\_O.3d\\_stp.zip](#)

Englisch

Indem Sie die CAD-Datei herunterladen stimmen Sie den [allgemeinen Verkaufsbedingungen](#) zu.

### Produktspezifikationen

CHAMP.050 Series(II) Connector Wire to Board Type

Englisch

Produktspezifikation

Englisch